



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 厚度（建议）： 2.36 – 6.35 mm [.093 – .25 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 2.1 mm [.082 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 – 5 µm[78.74 – 196.85 µin]
端子底板材料厚度	1 – 2 µm[39.37 – 78.74 µin]
端子接合区域电镀材料厚度	2 – 5 µm[78.74 – 196.85 µin]
PCB 端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



尺寸

端子材料厚度	.81 mm[.031 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 – 6.35 mm[.093 – .25 in]
PCB 孔直径	2.1 mm[.082 in]
PCB 的外形高度	12.9 mm[.514 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

产品合规性

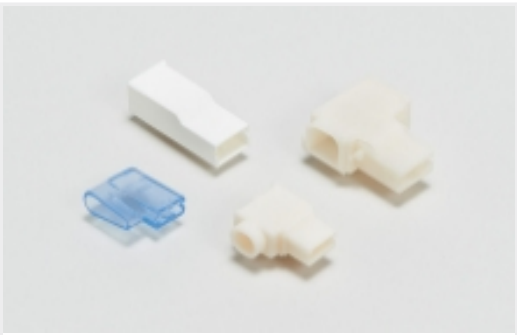
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | [FASTIN-FASTON 快接端子 250](#)



压接端子护套(195)

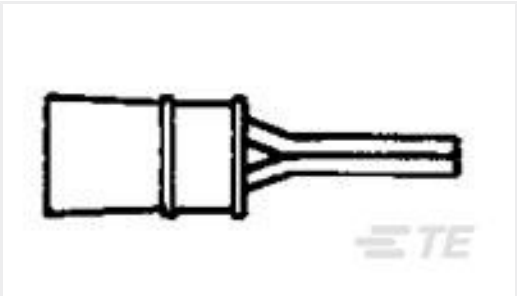


快速断开(216)



插入和拔出工具(2)

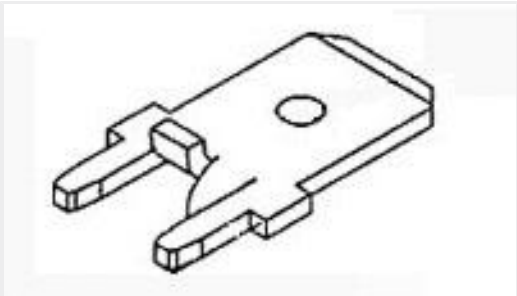
客户还购买了



TE 产品编号342126-1
22-16 F.E.P.G. WIRE PIN



TE 产品编号165075
P.G. WIRE PIN 16-14



TE 产品编号63849-1
250 FASTON TAB TPBR

文档

FF 250 REC TPBR FOR PCB LP

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_153259-3_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_153259-3_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_153259-3_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。